

北京龙软科技股份有限公司

关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）及全资子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。
- 本次授信不涉及担保事项。
- 本事项尚需提交股东大会进行审议。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体情况公告如下：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会召开之日止。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日